

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-055

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于因 2024 年度利润分配调整“华懋转债”转股价格 暨转股复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年度利润分配，引发华懋转债转股价格调整，本公司的可转债“华懋转债”自权益分派公告披露前一交易日（2025 年 6 月 12 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 20 日）期间停止转股，自除权除息日（2025 年 6 月 23 日）起恢复转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|---------|-------|------|-----------|-----------|
| 113677 | 华懋转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/20 | 2025/6/23 |

调整前转股价格：33.85 元/股

调整后转股价格：33.76 元/股

华懋转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 23 日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》

（简称“《募集说明书》”）的相关条款，“华懋转债”在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，公司将依次进行转股价格调整。

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会并审议通过了《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红授权的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税）。公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红授权的公告》（公告编号：2025-021）。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》，“华懋转债”转股价格调整方法及计算公式的相关条款如下：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体及上海证券交易所网站上刊登转股

价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

根据 2024 年度利润分配方案，实际分派的每股现金红利为 0.095 元/股，因公司 2024 年度利润分配方案属于差异化分红情形，下列计算公式中每股现金红利是指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，即虚拟分派的每股现金红利 D 为 0.087 元/股。具体计算依据详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-053）。

本次调整前“华懋转债”的转股价格 P_0 为 33.85 元/股，根据《募集说明书》的相关约定，“华懋转债”的转股价格本次调整如下：

$$P_1 = P_0 - D = 33.85 - 0.087 = 33.763 \approx 33.76 \text{ 元/股}$$
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

综上，本次“华懋转债”的转股价格将由原来的 33.85 元/股调整为 33.76 元/股，调整后的转股价格将于 2025 年 6 月 23 日（除权除息日）起生效。

四、其他

投资者如需了解华懋转债的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》。

联系部门：证券部

咨询电话：0592-7795188

咨询邮箱：ir@hmtnew.com

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2025年6月13日